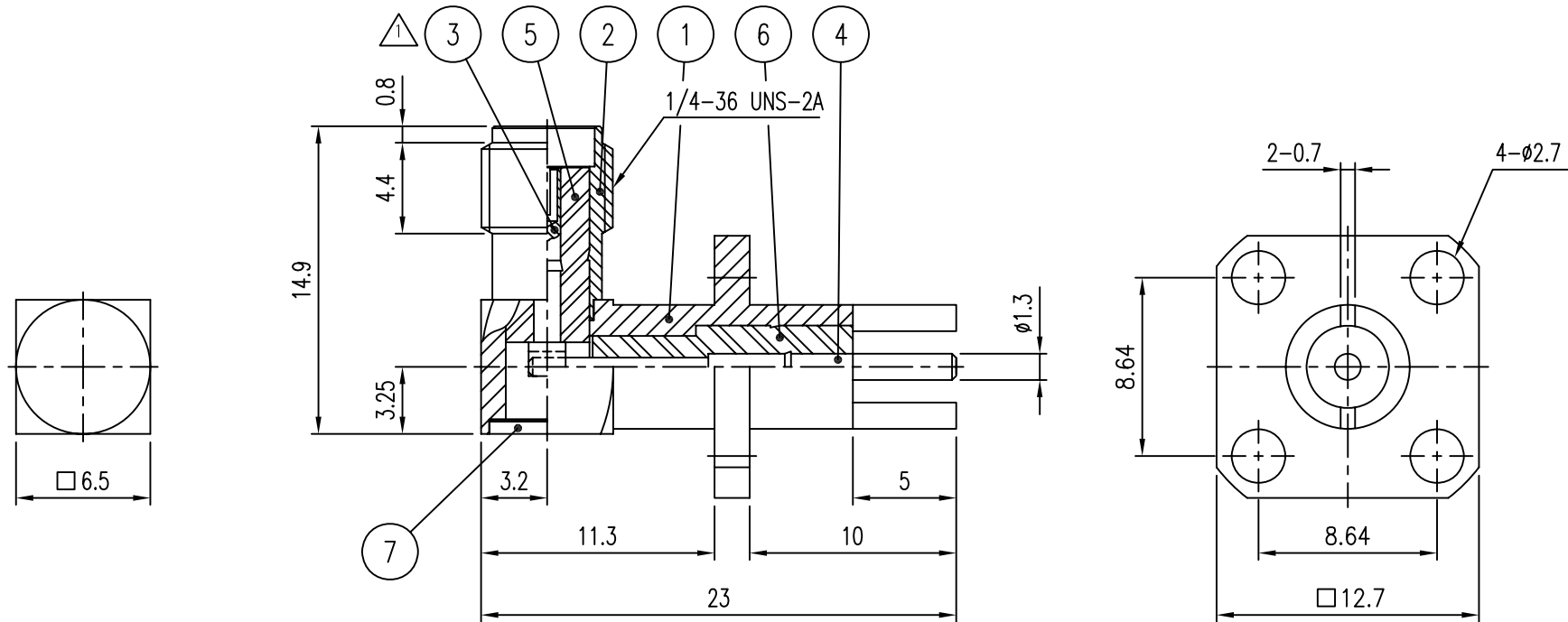


수 정 내 용									
ST	가공								
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
1	선리성 향상 (절편No.연구2006-149) (PIN 밀링 방지 넘치바늘 삽입)	김인철	윤상진	2006.	7.	27.			
2	(절편No.201806-0001) 조립성 개선으로 인한 배다 넘치바늘 추가 및 배여당 표준화	은선영	김인철	2018.	6.	04.			



6	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00042-5/1 (L2003)
5	INSULATOR(B)	1	TEFLON		DIN00243-N/1 (H2193)
4	INSULATOR(A)	1	TEFLON		DIN00112-N/1 (H2031)
3	CONTACT(B)	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00118-5/1 (E2266)
2	CONTACT(A)	1	BeCu	Gold Plate	DCT00151-5/1 (E2127)
1-2	BODY(B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00275-5/1 (D2234B)
1-1	BODY(A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00469-5/1 (D2234A)

Ver.	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2000. 12. 12.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
소수 각도 분수	승인					
재질	검도					
열처리	제도					
보호피막처리	작성부서	연 구 소	도명		SMA-LP-R4-2R	
	적도 3/1	단위 mm	중량	A4		
					도번	CN00134-7/1
						K314-620-006